MULTI-COM.PL



Strona główna > Wyposażenie serwisu > Sprzęt lutowniczy > Osprzęt lutowniczy > Ostrza noże do demontażu BGA reballingu układów 8w1

Ostrza noże do demontażu BGA reballingu układów 8w1

ID produktu: 22590

Cena netto: **31,71 PLN**

Cena brutto: **39,00 PLN**

Waga: **0,20 kg**

Opis produktu:

Ostrza noże do demontażu BGA reballingu układów 8w1 Zestaw narzędzi ręcznych zaprojektowany dla telefonów komórkowych szczególnie do napraw BGA i napraw związanych z czyszczeniem układów i ich demontażem. Przeznaczony do napraw BGA, demontaż chip, procesora. To profesjonalny i praktyczny, kompaktowy i przenośny dla łatwego przechowywania i przenoszenia komplet najbardziej wykorzystywanych narzędzi ze stali nierdzewnej.

Dane kontaktowe:
Telefon: +48 17 227 00 25
Infolinia:0 801 671 717
E-mail: biuro@multi-com.pl
Skype: Multi-COM

Adres:
Multi-COM Sp. z o.o.
ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b
36-100 Kolbuszowa
POLSKA

Przejdź do produktu

Dane aktualne na dzień 2025-04-23 01:09:02